

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于 2026 年向子公司提供预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营和业务发展的需要，提高向银行、融资租赁等相关机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2026 年度向银行、融资租赁等相关机构申请贷款融资提供最高额度不超过 8.76 亿元[注 1]人民币的担保。

本次担保合同签订方式包括但不限于最高额担保、一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式；担保方式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保及对付款义务进行的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

授权事项：审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构（债权人）签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

注 1：截至本审议日，公司已为全资子公司海纳半导体（山西）有限公司在中国银行股份有限公司办理融资业务提供担保，对应担保额度为 36,400 万元人民币，相关担保合同已

签署并生效，故不纳入本次新增担保额度审议范围。

（二）审议和表决情况

2026年4月27日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票；监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：海纳半导体（山西）有限公司

成立日期：2021年9月16日

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街166号

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街166号

注册资本：15000万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：沈益军

控股股东：浙江海纳半导体股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：579,869,345.94元

2025年12月31日流动负债总额：210,433,032.46元

2025 年 12 月 31 日净资产：117,169,499.54 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：79.79%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：79.79%

2025 年营业收入：96,258,005.66 元

2025 年利润总额：-19,929,398.03 元

2025 年净利润：-19,929,398.03 元

审计情况：上述数据已经审计

2、被担保人基本情况

名称：海纳半导体（金华）有限公司

成立日期：2023 年 6 月 13 日

住所：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 966 号 A 幢 6 层（自主申报）

注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 966 号 A 幢 6 层（自主申报）

注册资本：46800 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：沈益军

控股股东：浙江海纳半导体股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：837,878,259.79 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：408,657,804.39 元

2025 年 12 月 31 日净资产：421,220,455.40 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：49.73%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：49.73%

2025 年营业收入：23,009,213.58 元

2025 年利润总额：-8,303,891.57 元

2025 年净利润：-8,303,891.57 元

审计情况：上述数据已经审计

3、被担保人基本情况

名称：株式会社松崎制作所

成立日期：1973 年 4 月 5 日

住所：日本岛根县大田市鸟井町鸟井 1175 番地 63

注册地址：日本岛根县大田市鸟井町鸟井 1175 番地 63

注册资本：5600 万日元

主营业务：电子化学材料、零部件的制造、销售；有关硅片加工技术的技术提供与咨询业务；以上各项附带的所有业务

法定代表人：青山健

控股股东：海纳半导体（香港）有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司 99%持股的境外子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：61,565,840.59 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：42,780,528.78 元

2025 年 12 月 31 日净资产：-3,709,478.10 元

2025年12月31日资产负债率：106.03%

2025年12月31日资产负债率：106.03%

2025年营业收入：84,455,950.35元

2025年利润总额：-43,921.10元

2025年净利润：227,033.49元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为支持公司各生产基地的本地化项目管理子公司顺利推进项目建设与经营发展，公司决定为子公司向金融机构贷款业务提供连带责任保证，保障各项目按计划推进，助力公司整体战略落地。

（二）预计担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合	80,000.00	154.83%

并报表外主体的担保余额[注 2]		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	124,000.00	239.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	178,166.03	344.83%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,600.00	12.77%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注 2：2026 年 4 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议《关于 2026 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》。根据该议案，公司拟在 2026 年向金融机构申请贷款融资，控股股东众合科技拟为公司及下属子公司提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元，公司及下属子公司拟单独或共同为前述担保提供互保，互保总额不超过人民币 8 亿元。上述与控股股东互相担保事项尚需股东会审议。

五、备查文件

- （一）《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江海纳半导体股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日